2023년 10월
www.taegutec.co.kr

NPN

New Product News

expansion

Speed to Feed

CHASE 12 MILL
FACE MILLING

HXKU 06 & 10 인서트
신규 ML 칩포머 출시

ADVANCE CUTTING
TaeguTec

TaeguTec
Member IMC Group

KEY POINT

대구텍은 CHASE-12-MILL 제품군의 HXKU 인서트에 신규 ML 칩포머를 출시합니다.

중·황삭 가공에서 뛰어난 절삭성과 생산성을 발휘하는 CHASE-12-MILL 제품군은 출시 이후 시장의 폭발적인 호응을 얻고 있습니다. 대구텍은 한발 더 나아가 다양한 소재와 어플리케이션에 적용할 수 있도록 HXKU 인서트에 신규 ML 칩포머를 출시합니다.

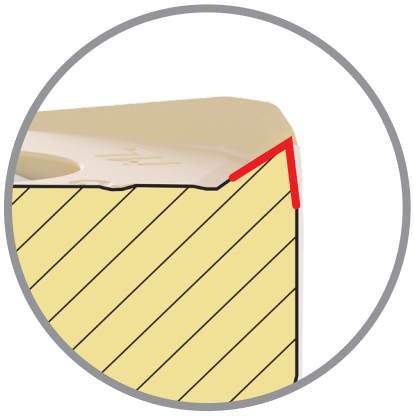
예리한 인선이 적용된 신규 ML 칩포머는
질긴 소재 또는 칩이 길게 발생하는 가공에 적합한 형상으로,
기존 M, HR 칩포머 대비 한층 더 부드러운 절삭으로
안정적인 가공 성능과 높은 생산성을 제공합니다.

CHASE-12-MILL 제품군에 대한 추가 정보는
이전 NPN을 참조하시기 바랍니다.

CHASE12MILL FACE MILLING

NPN 다운로드

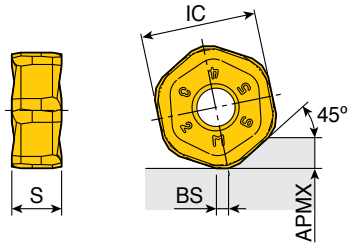
예리한 인선이 적용된 ML 칩포머



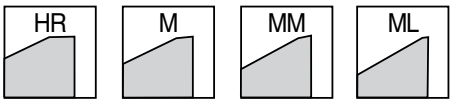
HXK(H)U

CHASE MILL FACE MILLING

인서트



규격	치수 (mm)			
	IC	S	APMX	BS
06-M/ML	14	6.8	3.0	1.0
06-MM	14	6.8	3.0	1.3
10-HR/M/ML	19.05	8.3	5.0	1.0
10-MM	19.05	8.3	5.0	1.6



인서트	규격	추천절삭조건		코팅								비코팅		
		절삭깊이 (mm)	이송 (mm/tooth)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT8525B	TT7080	TT7515	TT6080	K10		
	HXKU 1007 ANR-HR	2.0-5.0	0.70-0.10					●		●				
	HXKU 0605 ANR-M	1.0-3.0	0.35-0.10	●				●			●			
	1007 ANR-M	2.0-5.0	0.45-0.10	●				●			●			
	HXHU 0605 ANR-MM	1.0-3.0	0.25-0.10	●							●			
	1007 ANR-MM	2.0-5.0	0.30-0.10								●			
	HXKU 0605 ANR-ML new	1.0-3.0	0.25-0.10	●		●								
	1007 ANR-ML new	2.0-5.0	0.30-0.10	●		●								

●: 표준 제품